

2025-2030年全球及中国蓝牙芯片行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——

第1章：蓝牙芯片综述/产业画像/研究说明

1.1 蓝牙芯片行业综述

- 1.1.1 蓝牙芯片行业界定
- 1.1.2 蓝牙芯片所处行业
- 1.1.3 蓝牙芯片行业监管
- 1.1.4 蓝牙芯片行业标准

1.2 蓝牙芯片产业画像

- 1.2.1 蓝牙芯片产业链结构图
- 1.2.2 蓝牙芯片产业链全景图
- 1.2.3 蓝牙芯片产业区域热力

1.3 蓝牙芯片研究说明

- 1.3.1 本报告研究范围界定
- 1.3.2 本报告专业术语说明
- 1.3.3 本报告权威数据来源
- 1.3.4 研究方法及统计标准

——现状篇——

第2章：全球蓝牙芯片行业发展现状分析

2.1 全球蓝牙芯片行业发展历程

2.2 全球蓝牙芯片行业发展现状

- 2.2.1 全球蓝牙芯片厂商及其产品型号
- 2.2.2 全球蓝牙芯片设计制造市场概况
- 2.2.3 全球蓝牙芯片封装测试市场概况
- 2.2.4 全球蓝牙模组厂商及产品布局

2.3 全球蓝牙设备出货量及应用场景

- 2.3.1 全球蓝牙设备出货量规模
- 2.3.2 分应用场景：蓝牙音频流设备
- 2.3.3 分应用场景：蓝牙数据传输设备
- 2.3.4 分应用场景：蓝牙定位服务设备
- 2.3.5 分应用场景：蓝牙组网设备
- 2.3.6 分应用场景：蓝牙智能家居设备
- 2.3.7 分应用场景：蓝牙电子货架标签设备

2.4 全球蓝牙芯片市场规模体量

2.5 全球蓝牙芯片市场竞争格局

- 2.5.1 全球蓝牙芯片市场竞争格局
- 2.5.2 全球蓝牙芯片市场集中程度
- 2.5.3 全球蓝牙芯片并购交易态势

2.6 全球蓝牙芯片区域发展格局

- 2.6.1 全球蓝牙芯片区域格局
- 2.6.2 全球蓝牙芯片贸易关系

2.7 国外蓝牙芯片发展经验借鉴

- 2.7.1 国外蓝牙芯片发展经验借鉴
- 2.7.2 重点区域市场：美国
- 2.7.3 重点区域市场：欧洲
- 2.7.4 重点区域市场：日本

2.8 全球蓝牙芯片市场前景预测

2.9 全球蓝牙芯片发展趋势洞悉

第3章：中国蓝牙芯片行业发展现状分析

3.1 中国蓝牙芯片行业发展历程

- 3.2 中国蓝牙芯片经营模式：以Fabless为主
 - 3.2.1 芯片制造流程及模式
 - 3.2.2 中国蓝牙芯片厂商以Fabless为主
 - 3.3 中国蓝牙芯片市场主体分析
 - 3.3.1 蓝牙芯片市场参与者类型
 - 3.3.2 蓝牙芯片企业数量/名单
 - 3.3.3 蓝牙芯片企业入场方式
 - 3.3.4 蓝牙芯片企业入场进程
 - 3.4 中国蓝牙芯片市场供给/生产
 - 3.4.1 蓝牙芯片厂商及产品列表
 - 3.4.2 蓝牙芯片晶圆制造投资/项目
 - 3.4.3 蓝牙芯片晶圆生产能力/产能
 - 3.4.4 蓝牙芯片晶圆生产情况/产量
 - 3.4.5 蓝牙芯片进口贸易概况
 - 3.5 中国蓝牙芯片市场需求/销售
 - 3.5.1 蓝牙芯片市场销售模式
 - 3.5.2 蓝牙芯片市场需求特征
 - 3.5.3 蓝牙芯片市场需求现状
 - 3.5.4 蓝牙芯片市场供求关系
 - 3.5.5 蓝牙芯片市场价格水平
 - 3.6 中国蓝牙芯片企业获利水平
 - 3.7 中国蓝牙芯片市场规模体量
 - 3.8 中国蓝牙芯片市场竞争态势
 - 3.8.1 蓝牙芯片同业竞争程度
 - 3.8.2 蓝牙芯片市场竞争格局
 - 3.8.3 蓝牙芯片市场集中程度
 - 3.8.4 蓝牙芯片外企在华布局
 - 3.8.5 蓝牙芯片国产替代现状
 - 3.9 中国蓝牙芯片投融资及热门赛道
 - 3.9.1 蓝牙芯片企业融资渠道
 - 3.9.2 蓝牙芯片行业兼并重组
 - 3.9.3 蓝牙芯片行业融资动态
 - 1、融资事件汇总
 - 2、融资规模统计
 - 3、热门融资赛道
 - 3.9.4 蓝牙芯片行业IPO动态
 - 3.10 中国蓝牙芯片行业发展痛点问题
- 第4章：中国蓝牙芯片技术进展及供应链**
- 4.1 蓝牙芯片竞争壁垒
 - 4.1.1 蓝牙芯片核心竞争力/护城河
 - 4.1.2 蓝牙芯片进入壁垒/竞争壁垒
 - 1、技术壁垒
 - 2、认证壁垒
 - 4.1.3 蓝牙芯片潜在进入者的威胁
 - 4.2 蓝牙芯片技术研发
 - 4.2.1 蓝牙芯片技术研发投入/布局方向
 - 4.2.2 蓝牙芯片专利申请状况/热门技术
 - 1、专利申请数量
 - 2、热门技术聚焦
 - 3、热门申请机构
 - 4.2.3 蓝牙芯片科研创新动态/在研项目
 - 4.2.4 蓝牙芯片技术研发方向/未来重点
 - 4.3 蓝牙芯片生产工艺
 - 4.3.1 蓝牙芯片技术路线全景
 - 4.3.2 蓝牙芯片生产工艺流程
 - 4.3.3 蓝牙芯片关键核心技术
 - 4.4 蓝牙芯片成本结构
 - 4.4.1 蓝牙芯片结构示意图
 - 4.4.2 蓝牙芯片的成本结构

- 4.4.3 蓝牙芯片原材料采购
 - 4.5 蓝牙芯片软硬件支持
 - 4.5.1 EDA设计工具
 - 4.5.2 芯片IP授权
 - 4.5.3 半导体材料
 - 4.5.4 半导体设备
 - 4.6 蓝牙芯片设计封装测试
 - 4.6.1 IC设计
 - 4.6.2 IC封装
 - 4.6.3 IC测试
 - 4.7 蓝牙芯片供应链管理及面临挑战
- 第5章：中国蓝牙芯片行业细分市场分析**
- 5.1 蓝牙芯片行业细分市场发展概况
 - 5.1.1 蓝牙芯片的替代品威胁
 - 5.1.2 经典蓝牙VS低功耗蓝牙（BLE）
 - 1、性能对比
 - 2、应用范围对比
 - 5.1.3 蓝牙芯片细分市场概况
 - 5.1.4 蓝牙芯片细分市场结构
 - 5.2 蓝牙芯片细分市场：经典蓝牙
 - 5.2.1 经典蓝牙概述
 - 5.2.2 经典蓝牙市场概况
 - 5.2.3 经典蓝牙竞争格局
 - 5.2.4 经典蓝牙发展趋势
 - 5.3 蓝牙芯片细分市场：BLE（低功耗蓝牙）
 - 5.3.1 BLE（低功耗蓝牙）概述
 - 5.3.2 BLE（低功耗蓝牙）市场概况
 - 5.3.3 BLE（低功耗蓝牙）竞争格局
 - 5.3.4 BLE（低功耗蓝牙）发展趋势
 - 5.4 蓝牙芯片细分市场：蓝牙双模SOC芯片
 - 5.4.1 蓝牙双模SOC芯片概述
 - 5.4.2 蓝牙双模SOC芯片市场概况
 - 5.4.3 蓝牙双模SOC芯片竞争格局
 - 5.4.4 蓝牙双模SOC芯片发展趋势
 - 5.5 蓝牙芯片集成产品：蓝牙模组/蓝牙设备
 - 5.5.1 蓝牙模组
 - 5.5.2 蓝牙设备
 - 5.6 中国蓝牙芯片发展趋势：高端化
 - 5.7 蓝牙芯片细分市场战略地位分析
- 第6章：中国蓝牙芯片行业细分应用分析**
- 6.1 蓝牙芯片潜在/主要应用场景分布
 - 6.1.1 蓝牙芯片潜在应用场景
 - 6.1.2 蓝牙芯片应用领域分布
 - 6.2 蓝牙芯片终端应用：智能手机
 - 6.2.1 智能手机领域蓝牙芯片概述
 - 6.2.2 智能手机领域蓝牙芯片市场现状
 - 6.2.3 智能手机领域蓝牙芯片需求潜力
 - 6.3 蓝牙芯片终端应用：汽车电子
 - 6.3.1 汽车电子领域蓝牙芯片概述
 - 6.3.2 汽车电子领域蓝牙芯片市场现状
 - 6.3.3 汽车电子领域蓝牙芯片需求潜力
 - 6.4 蓝牙芯片终端应用：IT
 - 6.4.1 IT领域蓝牙芯片概述
 - 6.4.2 IT领域蓝牙芯片市场现状
 - 6.4.3 IT领域蓝牙芯片需求潜力
 - 6.5 蓝牙芯片终端应用：TWS耳机
 - 6.5.1 TWS耳机领域蓝牙芯片概述
 - 6.5.2 TWS耳机领域蓝牙芯片市场现状
 - 6.5.3 TWS耳机领域蓝牙芯片需求潜力

6.6 蓝牙芯片终端应用：其他

- 6.6.1 智能音箱
- 6.6.2 扬声器
- 6.6.3 可穿戴设备
- 6.6.4 医疗设备

6.7 蓝牙芯片细分应用战略地位分析

第7章：全球及中国蓝牙芯片企业案例解析

7.1 全球及中国蓝牙芯片企业梳理对比

7.2 全球蓝牙芯片企业案例分析（不分先后，可指定）

7.2.1 高通（Qualcomm）

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、蓝牙芯片业务布局
- 4、蓝牙芯片在华布局

7.2.2 德州仪器（Texas Instruments）

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、蓝牙芯片业务布局
- 4、蓝牙芯片在华布局

7.2.3 赛普拉斯半导体（Cypress）

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、蓝牙芯片业务布局
- 4、蓝牙芯片在华布局

7.2.4 Nordic Semiconductor（挪威）

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、蓝牙芯片业务布局
- 4、蓝牙芯片在华布局

7.2.5 恩智浦半导体（NXP）

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、蓝牙芯片业务布局
- 4、蓝牙芯片在华布局

7.3 中国蓝牙芯片企业案例分析（不分先后，可指定）

7.3.1 恒玄科技（上海）股份有限公司

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况及投融资
 - （1）企业经营情况
 - （2）企业产品结构
 - （3）企业销售区域
 - （4）融资历程/对外投资
- 3、企业经营资质/能力资质
- 4、企业研发投入/专利技术
- 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
- 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
- 7、企业发展战略&优劣势

7.3.2 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况及投融资
 - （1）企业经营情况
 - （2）企业产品结构
 - （3）企业销售区域
 - （4）融资历程/对外投资
- 3、企业经营资质/能力资质
- 4、企业研发投入/专利技术
- 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
- 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
- 7、企业发展战略&优劣势

- 7.3.3 博通集成电路（上海）股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 7.3.4 炬芯科技股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 7.3.5 泰凌微电子（上海）股份有限公司（华胜天成）
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 7.3.6 络达科技股份有限公司（中国台湾）
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 7.3.7 广州安凯微电子股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局

- 7、企业发展战略&优劣势
- 7.3.8 翱捷科技股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 7.3.9 珠海全志科技股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 7.3.10 奉加科技（上海）股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 企业经营情况
 - (2) 企业产品结构
 - (3) 企业销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业蓝牙芯片产品/业务布局
 - 6、企业蓝牙芯片应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势

——展望篇——

第8章：中国蓝牙芯片行业政策环境及发展潜力

- 8.1 蓝牙芯片行业政策汇总解读
 - 8.1.1 中国蓝牙芯片行业政策汇总
 - 8.1.2 中国蓝牙芯片行业发展规划
 - 8.1.3 中国蓝牙芯片重点政策解读
- 8.2 蓝牙芯片行业PEST分析图
- 8.3 蓝牙芯片行业SWOT分析图
- 8.4 蓝牙芯片行业发展潜力评估
- 8.5 蓝牙芯片行业未来关键增长点
- 8.6 蓝牙芯片行业发展前景预测
- 8.7 蓝牙芯片行业发展趋势洞悉
 - 8.7.1 整体发展趋势
 - 8.7.2 监管规范趋势
 - 8.7.3 技术创新趋势
 - 8.7.4 细分市场趋势
 - 8.7.5 市场竞争趋势
 - 8.7.6 市场供需趋势

第9章：中国蓝牙芯片行业投资机会及策略建议

- 9.1 蓝牙芯片行业投资风险预警
 - 9.1.1 蓝牙芯片行业投资风险预警
 - 9.1.2 蓝牙芯片行业投资风险应对

- 9.2 蓝牙芯片行业投资机会分析
 - 9.2.1 蓝牙芯片产业链薄弱环节投资机会
 - 9.2.2 蓝牙芯片行业细分领域投资机会
 - 9.2.3 蓝牙芯片行业区域市场投资机会
 - 9.2.4 蓝牙芯片产业空白点投资机会
- 9.3 蓝牙芯片行业投资价值评估
- 9.4 蓝牙芯片行业投资策略建议
- 9.5 蓝牙芯片行业可持续发展建议

图表目录

- 图表1: 蓝牙芯片的定义
- 图表2: 蓝牙芯片的分类
- 图表3: 蓝牙芯片所处行业
- 图表4: 蓝牙芯片行业监管
- 图表5: 蓝牙芯片行业标准
- 图表6: 蓝牙芯片产业链结构示意图
- 图表7: 蓝牙芯片产业链生态全景图
- 图表8: 蓝牙芯片产业链区域热力图
- 图表9: 本报告研究范围界定
- 图表10: 本报告专业术语说明
- 图表11: 报告权威数据来源
- 图表12: 报告研究统计方法
- 图表13: 全球蓝牙芯片行业发展历程
- 图表14: 全球蓝牙芯片厂商及其产品
- 图表15: 全球蓝牙芯片设计制造市场概况
- 图表16: 全球蓝牙芯片封装测试市场概况
- 图表17: 全球蓝牙模组厂商及产品布局
- 图表18: 全球蓝牙设备出货量规模
- 图表19: 全球蓝牙音频流设备出货量
- 图表20: 全球蓝牙数据传输设备出货量
- 图表21: 全球蓝牙定位服务设备出货量
- 图表22: 全球蓝牙组网设备出货量
- 图表23: 全球蓝牙智能家居设备出货量
- 图表24: 全球蓝牙电子货架标签设备出货量
- 图表25: 全球蓝牙芯片市场规模体量
- 图表26: 全球蓝牙芯片市场竞争格局
- 图表27: 全球蓝牙芯片市场集中度
- 图表28: 全球蓝牙芯片并购交易态势
- 图表29: 全球蓝牙芯片区域格局
- 图表30: 全球蓝牙芯片贸易关系
- 图表31: 国外蓝牙芯片发展经验借鉴
- 图表32: 美国蓝牙芯片行业发展概况
- 图表33: 欧洲蓝牙芯片行业发展概况
- 图表34: 日本蓝牙芯片行业发展概况
- 图表35: 全球蓝牙芯片市场前景预测（未来五年）
- 图表36: 全球蓝牙芯片发展趋势洞悉
- 图表37: 中国蓝牙芯片行业发展历程
- 图表38: 中国蓝牙芯片经营模式
- 图表39: 中国蓝牙芯片市场参与者类型
- 图表40: 中国蓝牙芯片研发/生产企业
- 图表41: 中国蓝牙芯片企业入场方式
- 图表42: 中国蓝牙芯片企业入场进程
- 图表43: 中国蓝牙芯片厂商及产品列表
- 图表44: 中国蓝牙芯片产能投资/建设
- 图表45: 中国蓝牙芯片生产能力/产能

- 图表46: 中国蓝牙芯片生产情况/产量
- 图表47: 中国蓝牙芯片进口贸易概况
- 图表48: 中国蓝牙芯片市场需求/销售
- 图表49: 中国蓝牙芯片市场销售模式
- 图表50: 中国蓝牙芯片市场需求特征
- 图表51: 中国蓝牙芯片市场需求现状
- 图表52: 中国蓝牙芯片市场供求关系
- 图表53: 中国蓝牙芯片市场价格走势
- 图表54: 中国蓝牙芯片市场规模体量
- 图表55: 中国蓝牙芯片的现有竞争者
- 图表56: 中国蓝牙芯片市场竞争格局
- 图表57: 中国蓝牙芯片的市场集中度
- 图表58: 中国蓝牙芯片投融资及热门赛道
- 图表59: 中国蓝牙芯片企业融资渠道
- 图表60: 中国蓝牙芯片兼并重组事件汇总
- 图表61: 中国蓝牙芯片热门融资赛道
- 图表62: 中国蓝牙芯片企业IPO动态
- 图表63: 中国蓝牙芯片行业发展痛点问题
- 图表64: 蓝牙芯片核心竞争力/护城河
- 图表65: 蓝牙芯片行业进入/竞争壁垒
- 图表66: 蓝牙芯片潜在进入者的威胁
- 图表67: 蓝牙芯片技术研发投入/布局方向
- 图表68: 蓝牙芯片专利申请状况/热门技术
- 图表69: 蓝牙芯片科研创新动态/在研项目
- 图表70: 蓝牙芯片技术研发方向/未来重点
- 图表71: 蓝牙芯片技术路线全景图
- 图表72: 蓝牙芯片工艺流程图解
- 图表73: 蓝牙芯片关键核心技术
- 图表74: 蓝牙芯片结构示意图
- 图表75: 蓝牙芯片成本结构
- 图表76: 蓝牙芯片原材料采购
- 图表77: 蓝牙芯片供应链管理及面临挑战
- 图表78: 蓝牙芯片的替代品威胁分析
- 图表79: 经典蓝牙VS低功耗蓝牙 (BLE)
- 图表80: 中国蓝牙芯片细分市场概况
- 图表81: 中国蓝牙芯片细分市场结构
- 图表82: 经典蓝牙概述
- 图表83: 经典蓝牙市场概况
- 图表84: 经典蓝牙竞争格局
- 图表85: 经典蓝牙发展趋势
- 图表86: BLE (低功耗蓝牙) 概述
- 图表87: BLE (低功耗蓝牙) 市场概况
- 图表88: BLE (低功耗蓝牙) 竞争格局
- 图表89: BLE (低功耗蓝牙) 发展趋势
- 图表90: 蓝牙双模SOC芯片概述
- 图表91: 蓝牙双模SOC芯片市场概况
- 图表92: 蓝牙双模SOC芯片竞争格局
- 图表93: 蓝牙双模SOC芯片发展趋势
- 图表94: 蓝牙模组市场概况
- 图表95: 蓝牙设备市场概况
- 图表96: 蓝牙芯片细分市场战略地位分析
- 图表97: 蓝牙芯片潜在应用场景
- 图表98: 蓝牙芯片应用领域分布
- 图表99: 智能手机领域蓝牙芯片概述
- 图表100: 智能手机领域蓝牙芯片市场现状
- 图表101: 智能手机领域蓝牙芯片需求潜力
- 图表102: 汽车电子领域蓝牙芯片概述
- 图表103: 汽车电子领域蓝牙芯片市场现状
- 图表104: 汽车电子领域蓝牙芯片需求潜力

图表105: IT领域蓝牙芯片概述
图表106: IT领域蓝牙芯片市场现状
图表107: IT领域蓝牙芯片需求潜力
图表108: TWS耳机领域蓝牙芯片概述
图表109: TWS耳机领域蓝牙芯片市场现状
图表110: TWS耳机领域蓝牙芯片需求潜力
图表111: 蓝牙芯片细分应用波士顿矩阵分析
图表112: 全球及中国蓝牙芯片企业梳理对比
图表113: 全球蓝牙芯片企业案例分析说明
图表114: 高通 (Qualcomm) 基本情况
图表115: 高通 (Qualcomm) 经营情况
图表116: 高通 (Qualcomm) 蓝牙芯片业务布局
图表117: 高通 (Qualcomm) 蓝牙芯片在华布局
图表118: 德州仪器 (Texas Instruments) 基本情况
图表119: 德州仪器 (Texas Instruments) 经营情况
图表120: 德州仪器 (Texas Instruments) 蓝牙芯片业务布局
略 完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容, 请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!